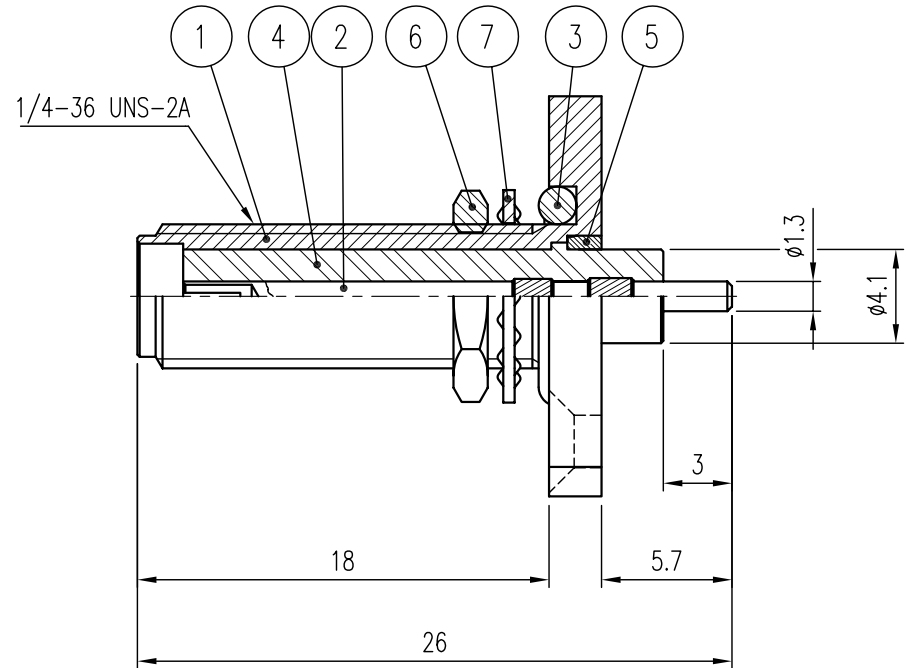
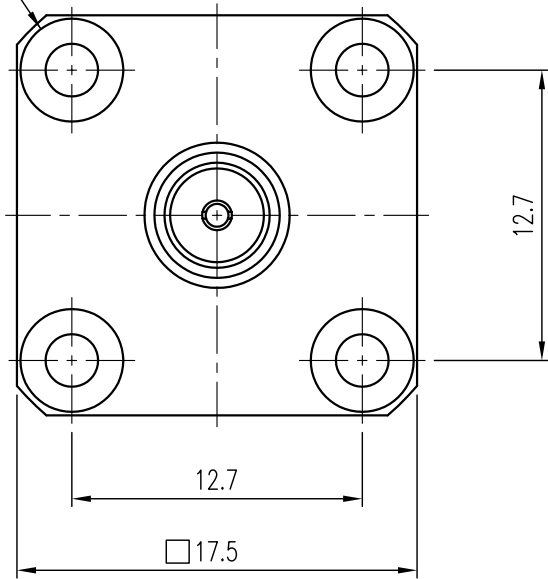


ST	기											수 정 내 용				
												부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기초)												1	업체요청 [절면처리No.연구200712-14] (BODY 도금 사양 변경 Gold->SUICO)	김은희	윤상진	2007. 12. 26.
ST(개선)																

4- ϕ 2.3 DRILL
C'SINK ϕ 4.5



7	WASHER	1	BsS	SUCO Plate Gold Plate	DWA00005-5/2 DWA00002-N5/1 (Q2001)
6	NUT	1	MBsBD	SUCO Plate Gold Plate	DNT00025-15/1 (N2002) DNT00025-5/2 (N2009)
5	고정 링	1	MBsBD	SUCO Plate Gold Plate	DCV00036-15/1 (L2042) DCV00036-5/2
4	INSULATOR	1	TEFLON	White	DIN01085-N/1
3	GASKET	1	SILICONE RUB	Black	DGK00023-N/1 (G2004)
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT01178-1345/1
1	BODY	1	MBsBD	SUCO Plate Gold Plate	DBD01550-135/2 DBD01550-135/1

주 기

1. 회전 토크 7Kgf 이상 일 것.

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 * ±0.1 ** ±0.05	년월일 2007. 11. 16.				 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	승인						
	검도						
재질	재도				도명	SMA50-BJ-4H VER.0	
열처리	작성부서 연 구 소			A4	도번 CN00892-7/2		
보호파막처리	척도 3/1	단위 mm	중량				

A4

도번 CN00892-7/2